

## **MICROP** 低速手機(Low Speed)保養程序：

1. 手機每天使用完畢，先用軟刷將手機表面的碎屑刷淨後，將手機機頭朝上用清水沖洗外殼部分，並擦拭乾淨。(切勿浸泡消毒水)
2. 後部馬達為動力輸出機構，請每天至少一次在尾端進氣孔滴入保養油。
3. 直機、彎機部分每天至少一次將 BUR 插好後在尾端插入原廠套筒噴入保養油。
4. 高溫高壓消毒前在手機接頭處的進氣口噴注潤滑油後，將手機插好 BUR 裝置在治療臺上，踩 AIR 踏板噴氣約 10 秒，將多餘的保養油排出。
5. 再以滅菌包包好，並做標記後，進行高溫高壓滅菌。
6. 高溫高壓消毒完畢後，將手機送紫外線消毒箱，完成保養程式。